

模組副工程師學期實習

找的就是 理工專才 的你!

徵才條件



- 專為在校生規劃，對象為大學四年級
- 科系: 機械、動機、電機、電子、光電、機電、模具、自動化、飛機、車輛、電輔、機械設計、半導體工程、光電半導體、材料、智慧機器人工程、化工、電通、資工(管)、土木、工業工程等理工科系尤佳
- 具備問題解決、溝通表達、團隊精神、主動學習

工作內容&福利



- 負責半導體產品線機台設備維修及保養
- 管理及改善機台零件系統、零件備品管理
- 設計機台保養制具及流程改善以增進機台穩定性
- 優於同業的整體薪酬，實習結束後有機會轉正



Submit Resume

適合現大四同學應徵

- 實習期間:2027/2~2027/6
- 履歷截止:2026/10/11
- 檢附大學成績單

